®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-176128

@Int.Cl.4

م ۽ 🗯 ٻ

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)8月1日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 パターン形成方法

②特 願 昭61-16736

22出 願 昭61(1986)1月30日

⑩発 明 者 中 山 明 彦 ⑪出 願 人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

②代 理 人 弁理士 山川 政樹 外2名

明細書の存志(内容に変更なし)

明細管

1. 発明の名称 パターン形成方法

2. 特許請求の範囲

縮小投影露光装置を用いた選択露光および現像 工程を有し、レテイクルのパターンを被転写物に 転写し、所定ピッチで繰り返し配列された複数の ラインからなるパターンを形成する方法において、 上記複数のラインの1つに相当する単一のライン からなるパターンを有するレテイクルを用い、被 転写物を、所望パターンのライン配列方向に沿つ て所定のステップで移動させながら繰り返しば光 を行なりことを特徴とするパターン形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、縮小投影区光装置を用いてフォトマスクブランク上等に敬細なパターンを形成する方法に関し、特に、ラインアンドスペースパターンの形成方法に関する。

(従来の技術)

従来との種のパターン形成は、所望のパターンと同形でサイズのみ異なるラインアンドスペースパターン、すなわち、10:1の縮小投影路光装置であれば10倍のサイズ、5:1の縮小投影路光装置であれば5倍のサイズのパターンをもつレテイタルを用い、1ショットの露光で行なつていた。

第8図(a)および(b)に、とのようなレテイクルを示す。同図において、1 は透光性のガラス基板、2 はクロム等の金属からなる遮光性膜である。すなわち、同図(a)はライン3 a の部分のみ遮光性膜2 を除去してガラス基板1 を3 出させた例であり、隣接するラインの間のスペース4 a には遮光性膜2が残される。一方、同図(b)は逆にライン3 b の部分にのみ遮光性膜2 を残し、スペース4 b にはガラス基板1を38出させた例である。なお、同図(b)において5 は2 と同様の遮光性膜であるが、特に所望パターンの規定には寄与していない。

例えばポジ形のフォトレジストを用いる場合、 第8図(a)および(b)に示したレテイクルを用いて、 それぞれ第9図(a)および(b)に示すようなパターンが形成される。すなわち、第9図は、透光性のガラス基板にクロムからなる遮光性膜を被磨したフォトマスクプランクに、フォトレジストを強布し、フォトレジストを除去して形成したフォトマスクを示す。6は上配ガラス基板、7は遮光性膜であり、同図(a)ではライン8 a の部分にのみ ガラス基板 6 が貸出し、同図(b)ではライン8 b の部分にのみ遮光性膜7が強つている。9 a . 9 b はそれぞれスペースである。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、上述した従来の方法では、例えば10 :1の縮小投影器光装置において1 µm程度の線 幅のラインアンドスペースパターンの解像が限界 で、それより小さいサブミクロンパターンは解像 が困難であつた。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、所望のラインアンドスペースパターンを構成する複数のラインの1つに相当する単一

は、6インチ角の透光性ガラス基板上に厚さ1000 Åのクロム膜を被潜してなるフォトマスクブランクに、さらにポジ形のフォトレジスト(ヘキスト社製AZ-1350)を5000Åの厚さに塗布したものである。

この状態で、1回露光するごとに移動ステージを矢印の方向に1.8 μmのステップで移動させながら、複数(図示の例では5本)のライン121を順次露光していく(第2図(a)~(e))。第2図において、斜線を付した範囲は未露光部を示すが、同図に示すように5回露光を繰り返すことにより、等間隔に配列した5本のライン121がスペース122を挟んで配列した露光パターンが得られる。

のラインからなるパターンを有するレティクルを 用いて繰り返し露光を行なりものである。

[作用]

被転写物を、所望パターンのライン配列方向に 沿つて所定のステップで移動したがら、所望パタ ーンのライン数に相当する回数だけ露光を繰り返 すことにより、所望本数のラインを有するライン アンドスペースパターンが形成される。

〔突施例〕

第1図は本発明の一実施例を示すレテイクル11の平面図である。第8図(a)の従来例と同様に、5インテ角の主表面を有する透光性のガラス 基板111上に厚さ1000Åのクロムからなる遮光性腐112を形成したものであるが、単一の白抜きライン113のみを有する。ライン113の幅 W は 9 μm、長さ L は 27μm とする。

10:1の縮小投影露光装置に、とのようをレテイクル11をセットする。一方、との縮小投影露光装置の移動ステージ上に第2図に示すような被転写基板12をセットする。との被転写基板12

このように単一のラインパターンを有するレテイクルを用いて繰り返し顕光を行なうことにより、1ショットの露光で行なう従来の方法に比較して、解像できる線幅の限界で示される解像力が約0.3 μm向上した。

いて露光する方法をとれば、上述した実施例と同様の解像度で第9図(b)に示したようなライン部のみ避光性膜を残したパターンが形成できる。なお、第4図において141 は透光性のガラス基板、142は上述した避光性膜でクロムからなる。また143は第8図(b)における遮光性膜5に相当する遮光性膜である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、単一の ラインからなるパターンを有するレテイクルを用 い、被処理物を所望パターンのライン配列方向に 沿つて移動しながら露光を繰り返すことにより、 複数のライン配列からなるパターンを一括して誤 光する場合に比較して解像度を上げることができ、 サブミクロン寸法のラインアンドスペースパター ンの形成が可能となる。

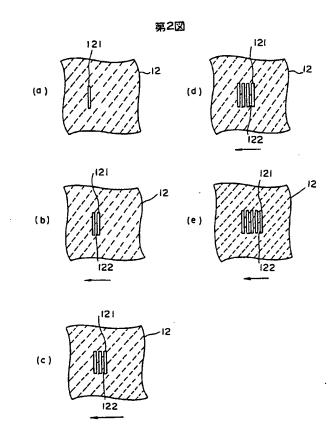
4. 図面の簡単な説明

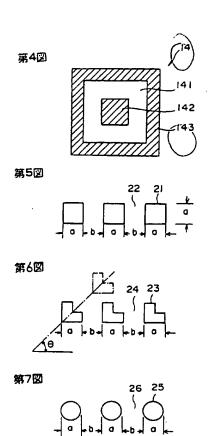
第1図ないし第3図は本発明の一実施例を示す 図で、第1図はレテイクルの平面図、第2図は節 光工程中の被転写基板の平面図、第3図(a)および (b)は形成されたフォトマスクを示す平面図および 断面図、第4図は本発明の他の実施例を示すレテ イクルの平面図、第5図ないし第7図は他のライ ンアンドスペースパターンの例を示す平面図、第 8図は第8図のレティクルを用いて形成したパ ターンを示す平面図である。

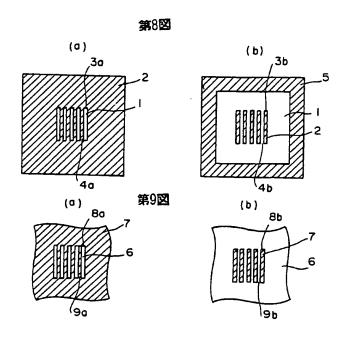
11・・・・レテイクル、113・・・・ライン。

図面の浄意(内容に変更なし)

第1図







手続補正書(オ玄)

特許庁長官殿

C 10% PE + 0

1. 事件の表示

昭和61年特

許 颐 第16736号

2. 秘明の名称

パターン形成オ法

3. 初正をする者

事件との関係

許 出願人

名称(氏名) ホーヤ 株式会社

4. 代 型 人 〒100 塔所 東京都千代四区永川町2丁目4番2号 第 和 湖 池 ビ ル 8 府 山川區路台許可移所內 電 話 (580) 0 9 6 1 (代次) 氏名 (6462) 弁理士 山 川 政 條係

5 編正を全の日付 昭和 61年 3 月25日 細正により増加する発明の数

6. 郁正の対象

(1) 明 和 由

(2) 図

61. 1.15

7. 細正の内容

- (1) 明細書の浄書(内容に変更なし)―
- (2) 図面の静心(内容に変更なし)

PAT-NO:

U grade ato esp

JP362176128A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62176128 A

TITLE:

PATTERN FORMATION

----- KWIC -----

Abstract Text - FPAR (1):

PURPOSE: To increase resolution, by applying a reticle possessing a pattern

constituted by a single line, and repeating exposure while travelling an object

to be processed along the direction of line arrangement of a desired pattern.

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: A reticle 11 possessing only a single void line 113 is set in

a projection exposure apparatus whose reduction ratio is 10:1. A substrate to

be transferred, 12 is set on the travelling stage of this reduction projection

exposure apparatus. In this state, plurality of lines 121 (5 lines in an

example shown in the figure) are sequentially exposed, while the travelling

stage is shifted according to each exposure by a step of 1.8μm in the

direction of an arrow. In the figure, the shadowed range shows portions which

are not yet exposed. As the figure shows, an exposure $\underline{\mathtt{pattern}}$ in which the

five lines 121 arranged at equal intervals put spaces 122 between them is

obtained by repeating the exposure five times. After the exposure, a photo

mask 13 is obtained by development applying AZ developer of exclusive use.

Title of Patent Publication - TTL (1): PATTERN FORMATION

Current US Cross Reference Classification - CCXR (1):

430/5